

11月1日(水)10:00-12:25	コース	11月1日(水)14:00-16:40	11月2日(木)12:50-15:05	11月2日(木)15:35-17:50
<p><b>KM-1</b> 挨拶・基調講演 10:00-12:25</p>	<p><b>[A]</b> 最先端 車載 デバイス</p>	<p><b>A-1</b> インテリジェント 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープ)</p>	<p><b>A-2</b> 駆動系 山崎治(シャープ)/松浦正純(ルネサス)</p>	<p><b>A-3</b> パワーデバイス 中村孝(ローム)/佐藤高史(京都大学)</p>
<p>◆来賓挨拶 京都府知事 山田 啓二 京都市長 門川 大作</p> <p>◆基調講演「IoT/GPS社会を実現する先端センサ技術と応用(仮題)」 ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱ 代表取締役社長 清水 照士</p>		<p>◆自動運転のマーケット(仮題) 株式会社野矢野経済研究所 伊藤 隆志 プロジェクトマネージャー 池山 智也</p> <p>◆自動運転技術関連(仮題) オムロン㈱技術・知財本部センシング研究開発センター 画像センシング研究室 主査 相澤 知慎</p>	<p>◆「電動車時代」の到来とデバイスの動向(仮題) カノマラジヤパン㈱代表取締役 宮尾 健</p> <p>◆e-POWERの開発(仮題) 日産自動車㈱ハワートレイン技術開発本部ハワートレインプロジェクト部 電動ハワートレインプロジェクトグループ ハワートレイン主管 仲田 直樹</p>	<p>◆車載半導体デバイス(仮題) ルネサス エレクトロニクス㈱オートモティブソリューション事業本部 技術部長 板垣 克彦</p>
<p>◆基調講演「今日のデータセンターの現状と課題(仮題)」 特定非営利活動法人日本データセンター協会 理事長 白川 功</p> <p>◆基調講演「オムロン企業理念と新中期経営計画VG (Value Generation) 2.0」 オムロン㈱ 取締役 執行役員 専務 CFO兼グローバル戦略本部長 日戸 興史</p>	<p><b>[B]</b> 次世代 IoTデバイス</p>	<p><b>B-1</b> 応用 岡田吉生(GF)/小田川明弘(パナソニック)</p>	<p><b>B-2</b> デバイス 宮崎信(村田製作所)/酒井滋樹(日新イオン)</p>	<p><b>B-3</b> 次世代技術 重松智志(NTT)/佐々木元(メガチップス)</p>
<p>◆基調講演「半導体100兆円の時代がやってきた!! ~フラッシュメモリ、各種センサー製造装置で示す日本企業の存在感」 ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉</p>	<p><b>[C]</b> メモリー 新時代到来</p>	<p>◆水中ロボットによるインフラ画像診断(仮題) パナソニック㈱コネクテッドソリューションズ社イノベーションセンター IoTソリューション開発部 部長 九郎丸 俊一</p>	<p>◆</p> <p>◆</p> <p>◆</p>	<p>◆SOTB技術(仮題) ルネサス エレクトロニクス㈱ 生産本部 デバイス開発統括部 先端デバイス開発部 部長 山口 泰男</p>
<p>11月2日(木)9:30-11:55</p>	<p><b>[D]</b> 特別セッション 産学連携 &amp; パッケージ</p>	<p><b>C-1</b> 材料・装置 藤原健典(東レ)/酒井滋樹(日新イオン)/不破保博(ローム)</p>	<p><b>C-2</b> デバイス・応用① 廣田良浩(東京エレクトロン)/山本浩之(マイクロン)/</p>	<p><b>C-3</b> デバイス・応用② 小田川明弘(パナソニック)/戸所義博(奈良先端大)</p>
<p><b>KM-2</b> マーケティングセッション 9:30-11:55</p>		<p>◆メモリー新時代 : ドライエッチング技術(仮題) 東京エレクトロン㈱ エッチングシステムマーケティング部 Market Analyst 道順 麻貴子</p> <p>◆TSVプロセス、装置の最新情報(仮題) ㈱アルバック 半導体電子技術研究所 第3研究部 第1研究室 室長 森川 泰宏</p> <p>◆TSV用低線膨張めっき技術(仮題) 大阪府立大学 微小めっき研究センター センター長 教授 近藤 和夫</p>	<p>◆3D-NAND(BiCS)(仮題) 東芝メモリ(株)先端メモリ開発センター 技監 青地 英明</p> <p>◆データセンター関連(仮題) 富士通㈱サービスプラットフォーム戦略企画室エグゼクティブアーキテクト 次世代クラウド協働研究所 副所長 藤巻 秀明</p>	<p>◆ReRAM技術(仮題) パナソニック・セミコンダクターソリューションズ㈱ 半導体ビジネスユニット マニファクチャリングセンター製造技術統括部 製造技術統括課 総括担当 三河 巧</p> <p>◆次世代メモリ技術(仮題) 国立研究開発法人 産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 エージングデバイスグループグループ長、部門総括研究主幹 秋永 広幸</p>
<p>司会:松下晋司(㈱産業タイムズ社)</p> <p>◆特別講演「IoT産業の最前線の最新動向(仮題)」 IHS グローバル㈱ 調査部ディレクター 南川 明</p> <p>◆特別講演「半導体産業と製造装置産業の最新動向(仮題)」 野村證券㈱エクイティ・リサーチ部 マネージング・ディレクター 和田木 哲哉</p>	<p><b>[E]</b> 特別セッション 有機EL &amp; アナログパワー</p>	<p><b>D-1</b> 大学セッション(無料) 戸所義博(奈良先端大)</p>	<p><b>D-2</b> パッケージング① 藤原健典(東レ)/岡田吉生(GF)</p>	<p><b>D-3</b> パッケージング② 山本浩之(マイクロンメモリジャパン)/廣田良浩(東京エレクトロン)</p>
<p>◆特別講演「更に揺れるFPD業界、LCD/OLED/新技術?、業界再編の鍵を握るのは?」 みずほ証券㈱エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト 中根 康夫</p>	<p>◆</p> <p>◆</p> <p>◆</p>	<p>◆POWLPマーケット(仮題) ㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦</p>	<p>◆</p> <p>◆</p> <p>◆</p>	
	<p><b>E-1</b> アナログ(パワー)回路入門 佐藤高史(京都大学)/中村孝(ローム)</p>	<p><b>E-2</b> 有機EL① 重松智志(NTT)/中村孝(ローム)</p>	<p><b>E-3</b> 有機EL② 宮崎信(村田製作所)/不破保博(ローム)</p>	
	<p>◆</p> <p>◆</p> <p>◆</p>	<p>◆有機ELの未来を拓く高効率新材料(仮題) 九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター 主幹教授、センター長 安達 千波矢</p>	<p>◆有機ELディスプレイ産業の最新動向(仮題) ディスプレイサプライチェーンコンサルタンツDSCC アジア代表 田村 喜男</p>	